**深圳市联得自动化装备股份有限公司**

**投资者关系活动记录表**

证券简称：联得装备 证券代码：300545 编号：2019-001

|  |  |
| --- | --- |
| 投资者关系活动类别 | █特定对象调研 □分析师会议  □媒体采访 □业绩说明会  □新闻发布会 □路演活动  □现场参观  □其他 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| 参与单位名称及人员姓名 | 招商证券 刘荣  招商证券 吴丹  招商证券 时文博 |
| 时间 | 2019年3月4日上午9:30 |
| 地点 | 深圳市龙华区大浪街道大浪社区同富邨工业园A区3栋4层公司会议室 |
| 上市公司接待人员  姓名 | 董事会秘书：钟辉先生  证券事务专员：梁伟萍女士 |
| 投资者关系活动主要内容介绍 | 一、董事会秘书钟辉先生简要介绍公司发展历程、业务发展、目前基本情况以及公司发展战略。  二、互动交流  交流问题如下：  **Q1：2018年公司各类设备的销售占比情况如何？**  A1：公司专注经营主营业务，2018年度公司设备类产品营业收入占比达96.23%。邦定、贴合设备一直是公司的主打设备，2018年公司邦定设备、贴合设备销售额占80%以上。另一类销售额占比较大的是华为向公司采购的自动化设备，总额占比超过10%。公司设立移动终端事业部，主要对接华为的自动化设备需求，预计明年自动化设备销售收入也会实现良好增长。  **Q2：目前OLED后段组装设备是否可以实现国产替代？**  A2：京东方等面板厂商生产OLED屏所需设备早先均由国外厂商提供，现因韩国方面加强相关技术保护力度，设备出口受到限制，我国设备厂商在OLED领域的得到很好的发展契机。目前，国内设备生产企业仍处于提供样机验证阶段。  **Q3：公司2018年度研发主要投入方向是哪些？**  A3：除了持续增大在中小尺寸邦定、贴合设备的研发支出，2018年度公司也完成了柔性AMOLED之COF绑定设备的开发，在 AMOLED 新型显示器件模组设备生产上积累了大量的经验；实现了大尺寸TV连线机销售，跨入大尺寸TV设备领域产业。同时，公司也尝试进入新领域，日本全资子公司Liande·J·R&D株式会社研发团队2018年度积极进行着半导体封装设备的研发。该设备目前处于样机调试阶段，并将于2019年3月20日至3月22日于慕尼黑上海电子展展出，该设备的研发为公司跨入半导体领域产业奠定基础。  **Q4：请问公司认为折叠屏是行业的方向吗？公司是否能提供折叠屏生产设备？**  A4：我们认为折叠屏存在一定的需求，并且不仅应用于手机，也应用于车载屏、笔记本电脑等。消费者对折叠屏的偏好程度影响下游面板厂商对折叠屏的生产及销售，面板厂商必然要做好折叠屏市场需求的调查。我们作为生产非标准设备的厂商，需要紧跟随面板厂商的需求进行研究开发，在这方面，我们已经有很好的技术积累。  **Q5：公司的产能利用率如何？**  A5：公司产能利用率较高，2018年度公司新租赁产房及宿舍楼2处，以实现正常生产、解决新增员工基本住宿问题。同时，根据公司长期规划，公司竞拍取得深圳市龙华区观湖街道宗地号A909-0154土地使用权和东莞市塘厦镇桥陇社区的国有建设用地使用权（地块编号为2018WT031），建设公司总部研发基地及生产基地。东莞生产基地目前已动工建设，预计2020年将迁入实现有序生产。  **Q6：2018年度公司经营活动现金流大量流出，请问是什么原因？**  A6：公司经营规模扩大，订单增加，购买原材料、接受劳务支付的现金便相应增加，同时，由于公司设备的生产、验收所需时间较长，订单的增加会导致公司发出商品、应收账款有关资产出现明显的增长，无法迅速转换为现金流入，因而会出现现金净流出。 |
| 附件清单（如有） | 无 |
| 日期 | 2019-03-04 |